

编辑计划 Editorial Calendar

刊期 Issue	Feb/Mar	Apr/May	Jun/Jul	Aug/Sep	Oct/Nov	Dec/Jan
出版 Issue date	Feb 28	Apr 20	Jun 21	Aug 24	Oct 23	Dec 21
物料 Mat close	Feb 21	Apr 13	Jun 14	Aug 17	Oct 16	Dec 14
广告 Ad close	Feb 14	Apr 6	Jun 7	Aug 10	Oct 9	Dec 7
投稿 Editorial	Jan 29	Mar 20	May 21	Jul 24	Sep 25	Nov 21
封面故事 Special Report/ Cover Story	• 光刻 Lithography	• 检测 Test / Metrology	• 刻蚀 Etching	• 3D 集成 3D Integration	• 原子层沉积 / 原子层刻蚀 ALD/ALE	• 先进组装 / 封装 Advanced Assembly/ Packaging
专题文章 Feature Articles	• 检查测试 Test Inspection • 先进封装 Advanced Packaging • IoT 与硅供应链 IoT and the silicon supply chain	• 自动化 Automation • 机电系统 MEMS • 材料 Materials	• 沉积 Deposition • 子系统 / 组件 Subsystems/ Components • 5G 发展 5G development	• 晶圆清洗 Wafer Cleaning • 先进组装 / 封装 Advanced Assembly/ Packaging • IoT 及硅供应链 IoT and the silicon supply chain	• 检测 Test/ Metrology • 材料 Materials • 翻新市场 The Refurb Market Overview	• 机电系统 MEMS • 自动化与工业 4.0 Automation & Industry 4.0 • 450 mm 晶圆发展 450 mm Update
展会赠阅 Bonus Distribution	<ul style="list-style-type: none"> SEMICON China 上海 / Shanghai Mar 14-16 慕尼黑上海电子生产设备展 Productronica/ electronica China 上海 / Shanghai Mar 14-16 电子设计创新大会 EDICON China 北京 / Beijing Mar 20-22 	<ul style="list-style-type: none"> 台北国际光电大展 Opto Taiwan 台湾 / Taiwan Jun 14-16 中国国际电子生产设备暨反微电子工业展 Nepcon China/ EMT China 上海 / Shanghai Apr 24-26 	<ul style="list-style-type: none"> Nepcon West China 成都 / Chengdu Jun SEMICON West 旧金山 / San Francisco Jul 10-12 	<ul style="list-style-type: none"> SEMICON Taiwan 台湾 / Taiwan Sept 7-9 华南国际电子生产设备暨反微电子工业展 Nepcon South China 深圳 / Shenzhen Aug 29-31 	<ul style="list-style-type: none"> 中国国际半导体博览会暨高峰论坛 IC China Oct 中国半导体照明展 China Solid-State Lighting Nov 中国高科技展 China Hi-Tech 深圳 / Shenzhen Nov 	

※ 欢迎投稿 Submissions welcomed

电子快讯编辑计划 eFocus Editorial Calendar

出版 Issue date	主题 Theme	出版 Issue date	主题 Theme
Jan 10	• 2018 展望 2018 Outlook	Jul 10	• 刻蚀 Etching
Feb 12	• 检测 Metrology	Aug 10	• 3D 集成 3D Integration
Mar 12	• 先进封装 / 组装 Advanced Assembly/ Packaging	Sep 10	• 5G 发展 5G development
Apr 10	• 原子层沉积 / 原子层刻蚀 ALD/ALE	Oct 10	• 自动化与工业 4.0 Automation & Industry 4.0
May 10	• 机电系统 MEMS	Nov 12	• 发光二极管 LED
Jun 11	• 材料 Materials	Dec 10	• 沉积 Deposition

※ 欢迎投稿 Submissions welcomed

※ 广告预订于发送日期两周前截止。 Please send booking on or before 2 weeks.

※ 广告物料于一周前提供。 Please send material on or before 1 week.

